

浙江省半导体行业协会荣誉理事长严晓浪先生荣获 第六届“IC创新奖”之产业创新突出贡献奖

2月15日，中国集成电路创新联盟（大联盟）公示了第六届集成电路产业技术创新奖（简称“IC创新奖”）的评审结果，共颁发技术创新奖10项，成果产业化奖10项，产业链合作奖4项，产业创新突出贡献奖4项。其中，在设计领域，获得技术创新奖的企业有4家，获得成果产业化奖的企业有3家，获得产业链合作奖的企业有1家，获得产业创新突出贡献奖的个人有1位。

浙江省半导体行业协会荣誉理事长严晓浪先生荣获产业创新突出贡献奖。（严晓浪，教授，浙江大学集成电路与基础软件研究院院长，任国家集成电路产业发展咨询委员会委员，国家示范性微电子学院建设专家组组长，国家“芯火”创新基地建设专家组组长，中国半导体行业协会专家委员会主任，近年来多次获得国家科技奖励和教学成果奖励）。



严晓浪教授

此外，浙江省半导体行业协会副理事长单位矽力杰半导体技术（杭州）有限公司应用于超高清电视液晶屏面板的高集成电源管理芯片获得技术创新奖。（矽力杰半导体技术（杭州）有限公司是2008年成立的面向高性能模拟集成电路产品的高新技术企业，目前已成长为国内最大的模拟芯片设计企业，是全球领先的小封装、高压大电流IC设计公司之一）。

“IC创新奖”由大联盟于2018年创立，旨在重点鼓励集成电路技术创新、成果产业化、产业链上下游合作，以体现联盟倡导全产业链合作的理念。其中，产业创新突出贡献奖主要表彰在集成电路技术

创新、成果产业化、产业链合作及创新发展服务等方面作出突出贡献的个人。技术创新奖主要表彰在集成电路重大技术创新和关键技术开发方面取得重大突破的单位和团队。

第六届“IC创新奖”获奖名单 (设计领域)	
产业创新突出贡献奖	1. 浙江大学集成电路与基础软件研究院 获奖人：严晓浪
技术创新奖	1. 矽力杰半导体技术（杭州）有限公司 获奖项目：应用于超高清电视液晶屏面板的高集成电源管理芯片
	2. 深圳市中兴微电子技术有限公司 获奖项目：5G 无线多模软基带芯片
	3. 上海合见工业软件集团有限公司 获奖项目：新一代时序驱动的高性能原型验证系统 UV APS
	4. 北京物芯科技有限责任公司 获奖项目：车规级高速高可靠通讯芯片 KD6630
成果产业化奖	1. 华大半导体有限公司 获奖项目：车规级带完整保护功能的隔离驱动
	2. 深圳市紫光同创电子有限公司 获奖项目：面向 FTTR 全光纤组网应用的国产 FPGA 芯片
	3. 极海微电子股份有限公司 获奖项目：面向激光打印的国产自主全系列核心 SOC 芯片研发及产业化应用
产业链合作奖	1. 东风柳州汽车有限公司 获奖项目：汽车集成电路（芯片）国产化关键技术研发及应用